

## 平成27年度 第2回 ホットスタンピング研究部会

〔日 時〕

平成27年7月31日（金） 10：00～17：00

〔会 場〕 機械振興会館 6階 6D-3 （東京都港区芝公園3-5-8）

〔講 師〕

豊橋技術科学大学 工学部機械工学系 教授 森 謙一郎 氏

〔次 第〕

1. 10：00～12：00 第6章 「後加工」
2. 13：00～14：30 第7章 「通電加熱ホットスタンピング」
3. 14：45～16：00 第8章 「シミュレーション」  
第9章 「今後の応用分野」
4. 16：00～17：00 意見交換会